

Bitte ausfüllen und faxen an: +49 (0) 7 11 - 45 96 00 - 29
 oder kopieren und per Post an: DYNAmore GmbH, Industriestr. 2, D-70565 Stuttgart
 oder scannen und per E-Mail an: forum@dynamore.de

Anmeldung zum 15. Deutschen LS-DYNA Forum, 15. - 17. Oktober 2018, Bamberg:

- Industrie: 600,- €
 Hochschule: 430,- €

Pre-Conference Diskussion – organisiert vom asc(s):

- Anmeldung (kostenlos): Multi-Level-Optimization with FE-Substructures using LS-DYNA, 15. Oktober, 9:00 - 12:00 Uhr, Bamberg

Anmeldung zu folgenden Seminaren:

	Datum	Gebühr (*)	Ort
<input type="checkbox"/> Introduction to Welding Simulation	18. Okt.	525,- €*	Bamberg
<input type="checkbox"/> NVH and Frequency Domain Analysis with LS-DYNA	18. Okt.	550,- €*	Bamberg
<input type="checkbox"/> Advanced Damage Modeling: Orthotropic Materials	18. Okt.	525,- €*	Bamberg
<input type="checkbox"/> Introduction to SPG Method for Failure Analysis	18. Okt.	550,- €*	Bamberg
<input type="checkbox"/> Blast Modeling with LS-DYNA	22.-23. Okt.	1.200,- €*	Stuttgart
<input type="checkbox"/> LS-OPT – Introduction and Optimization	22.-24. Okt.	1.575,- €*	Stuttgart
<input type="checkbox"/> Penetration Modeling with LS-DYNA	24.-25. Okt.	1.200,- €*	Stuttgart
<input type="checkbox"/> Explosives Modeling for Engineers	26. Okt.	600,- €*	Stuttgart

- Ich bin damit einverstanden, dass DYNAmore mir Informationen rund um um LS-DYNA und zu kommenden Veranstaltungen zusendet. Die Zusage kann jederzeit schriftlich oder telefonisch bei der DYNAmore GmbH widerrufen werden.**

* 10% Ermäßigung für Forumteilnehmer. Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

Absender

Firma/Hochschule: _____

Abteilung/Institut: _____

Titel, Vorname: _____

Nachname: _____

Straße: _____

PLZ, Ort: _____

Land: _____

Tel.: _____

E-Mail: _____

Datum: _____ Unterschrift: _____

Online-Anmeldung für Teilnehmer unter www.dynamore.de/forum2018

Datenschutz und wettbewerbsrechtliche Einwilligungserklärung:
 Mit Ihrer Anmeldung gestatten Sie uns die Nutzung und das Verarbeiten Ihrer Daten für die Konferenzorganisation.